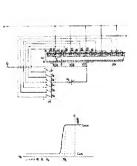
VARIABLE CAPACITANCE DEVICE

Priority number(s): JP19800176225 19801212

Also published as: Patent number: JP57099787 (A) **Publication date:** 1982-06-21 JP1042149 (B) Inventor(s): MINAGAWA SHIYOUICHI: SAKAI TAKAMASA JP1572288 (C) CLARION CO LTD Applicant(s): FR2496343 (A1) Classification GB2092372 (A) - international: H01L21/822: H01L27/04: H01L29/93: H01L29/94: H01L21/70: DE3149257 (A1) H01L27/04; H01L29/66; (IPC1-7); H01L29/93 H01L29/93 - european: Application number: JP19800176225 19801212

Abstract of JP 57099787 (A)

PURPOSE:To obtain an arbitrary capacitance value from capacitance readout terminals, by providing a variable capacitor having a maximum or minimum value of capacitance on a semiconductor substrate. switching inverse bias, and taking one of two values. CONSTITUTION: A plurality of variable capacitors 10A, 10B,... are formed on a semiconductor substrate 9. The bias voltage VB is switched by switching elements S1-Sn, Each capacitor 10A, 10B takes either maximum or minimum, and corresponds to open or closed status of each elements S1-Sn. Hence, all the capacitance read out of terminals 17, 18 change correspondingly. The minimum capacitance for a single variable capacitor is parallel capacitance of both stray capacitance in the circuit and minimum capacitance. The minimum capacitance makes less for a thicker depletion layer control 16.: The maximum capacitance makes greater for a wider electrode area of a capacitance readout 13 or a changeable P-N junction size on the semiconductor substrate 9. This constitution enalbes the capacitance changes out of the terminals 17, 18 much greater than before.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(9) 日本国特許庁 (JP)

⑩公開特許公報(A)

① 特許出願公開

⑤Int. Cl.³
H 01 L 29/93

識別記号

庁内整理番号 7357-5F 9 昭57—99787 ②公開 昭和57年(1982) 6 月21日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 6 頁)

60可変容量装置

20特

願 昭55-176225

②出 願 昭55(1980)12月12日 ②発 明 者 皆川昭一

東京都文京区白山5丁目35番2

号クラリオン株式会社内

⑩発 明 者 坂井高正

東京都文京区白山5丁目35番2 号クラリオン株式会社内

⑪出 願 人 クラリオン株式会社

東京都文京区白山5丁目35番2

号

個代 理 人 弁理士 永田武三郎

明 網 章

- 1. 発明の名称
- 可変容量装置 2. 特許請求の範囲
- 1. 空至層制刺部と容量既出部とを有する可変 容量果子が半導体蓄板上に形成され、上配空乏層 制御部に印加されるパイアス電圧により上配容量 既出部から既み出される容量値が大、小のいずれ かになるように制御されることを特勢とする可定 容量接載。
- 2. 空乏層制御部と容量既出部とを有する可変 容量男子が複数個半導体基礎上に形成されて上記 複数個の容量既出部は互いに搭続され、上記複数 個の空芝層制御部に印加される述べイフス電圧に り上記容量既出那から観み出される容量値が可 変するように構成したことを特徴とする可変容量 扱数。
- 3. 上記遊バイアス電圧がバイアス切撲回路を 介して上記複数個の空叉層制物部に印加されることを特象とする特許構束の範囲第2項記載の可変

容量装置。

- 4. 上記複数個の可架容量素子の容量値が最大 値と最小値とのいずれかになるように制御される ことを等敬とする特許精束の範囲第2項又は第3 項記数の可架容量装置。
- 5. 上記複数個の可変容量素子の最大容量値が 異なるように重み付けがなされることを特額とす る特許請求の範囲解2項乃至第4項記載の可変容 量装置。
- 6. 小上記パイアス切換回路が上記半導体差板内 に形成されることを特徴とする特許額求の範囲第 2項乃至第5項記載の可架容量装置。
- 7. 上記半導体基板上の複数個の可変容量業子 間に絶縁領域が形成されることを特徴とする特許 積束の範囲第2項乃至第6項記載の可変容量装置。
- 3. 発明の詳細な説明本発明は、広範囲にわたる容量値の変化を精密
- に制御し得るように構成した可変容量装置に除するものである。
- 従来における可変容量装置として第1図のよう

な P N から素子を利用する C とが一般的に行われている。 同盟において 1 は N 型 半進体領域、 2 は P 配 半進体領域、 3 は P N 接合。 4 および 5 は E 電 領域 1 および 2 に名 本投けられたオーミック 度 低 、6 および 7 は上記電像 4 および 5 に 各 本投けられたオーミック 成 において、 引出し 薄子 6 および 7 に加えられる パイフス 電圧に応じて空 乏 層 8 が 仲離し、 これに 番 く 写 豊値 の 変 化が 上配引 出し 薄子 6 および 7 間において既み出されるようになつている。

しかしながら以上のようなPN接合案子を利用 した従来の可愛容量装置は以下のような欠点を有 している。

(i) PN 修合における空芝層彩量のパイフス電 低 依 存性を利用するため、 参小 彩量値は 半減 体 域の 不純物機関により 決定され、 一 万 歳大 容量 値 は コンダ ク タンス 成 分の 増大 により 決定 される。 こ のため Q が 大きい 状態 で 容量 変 化 巾 を な る ことは 実用上 不可能 と なり、また 容量 変 化 企 Q の変 化か大きく なるの で 回 既 設計 上 困 順 を 伴 なう。

(2) 容量を変化させるためのパイアス電圧印加 および容量変化の競み出しを共通の引出し海子で 行つているため、共振回路等に応用した特に入力 信号電圧自体によつて不必要な容量変化を信号なんとしまった。また入力信号電 とパイフ、電圧との相互作用が少なくなるような 特別な回路構成が必要とされるので、用途が即定 されてしまう。

(3) 空空層容量を決定するだめの半導体領域の 不純物機能が拡散法あるいはイオンインブランテ - ション 法等の制動手段により行われるが、一般 に歩省りが悪いのでIC回路へ集徴化することは 年用ト不可能である。

第2回はその他の従来における可要容量装置の 構成を示すものである。同回は構成原理を示す回 路図で、 $C_1 \sim C_n$ は固定容量素子、 C_0 は回路の 序連容量、 $S_1 \sim S_n$ はスイッチング素子、 G_A 、 T_A は容量観み出し 準子である。 なお n は任 窓の 歌むである。

以上の構成で、個のスイッチング素子 $S_1 \sim S_n$ は設立に開閉可能として、固定容量素子 $C_1 \sim C_n$ の n 個までの容量(浮速容量 C_0 は任意に悪べる)の和を C_1 とすると、 $C_2 = C_1 + C_2 + C_3 + \cdots + \cdots + C_n$ で表わせる。よつて第 2 図の回路はスイッチング素子 $S_1 \sim S_n$ を適当に開閉することにより、容量 候は $C_0 \sim C_0 + C_1$ の罰則にわたつて変化させることが可能となる。

一数に可変容量装置は、共振回路、問調回路、 時定数回路等に用いられるが、容量値の変化は完 全な連続的変化が必要とされない応用が多くある。 例えば一般の商用放送受信機における同調回路に おいては、放送サヤンネルの数に対応したステッ 力数だけの容量変化があれば良く、必ずしも完全 な連続的変化は要求されない。

また固定容量素子 $C_1 \sim C_n$ の各容量値を異ならせて重み付けをすれば、容量変化の粗動および敏 類整が可能であり、比較的少ない数の固定容量果 子を用意することにより広範囲にわたる容量値の 変化を積縮に削削することが可能となる。 ここで固定容量素子C1~Cnとして、単体コンプンサ(デスクリートコンデンサ)を用いる場合
精密な容量低の変化を得るには厳選された高精度の認品を用意する必要かある。しかしながらこのためには多数の単体部品(コンデンサ)の中からだの特性のものを選別するための作業が必要となっまたそのための参照りの低ではよるコストフップの問題が生じるので実用的でない。

本発明は上記欠点を除去するためなされたものりで、容量最大値と容量最小値との2値状態をとう。 得る可変容量素子を半導体患器を上に形成し、逆に イフス電圧をスイッキャングさせることにより上述と 1 個のいずれかをとるように制御して容量截比で 変質を登録を提供するものである。以下図は本発明 実施例による可変容ののである。第3図は本発明 実施例による可変容のの可変。第3図は本発明 体施を10点に複数個の可変。複数値の可定。10c 小を形成したものである。複数面の可定容量 が、25章を表現した複数個の可変。複数値の可定。10c 小を形成したものである。複数値の可定容量、25章 素子 10,10g、10g、10g・10g・10g、15章 素子

以上の構成において、複数個の可変容量素子 10 A・10 B・10 C・・・・における一つの素子の容量で対 パイフス等圧 VB の特性図は第4回のように変化する 空之層動剛部16に加えられるパイアス電圧 VB C (縦軸) か0あるいはその近傍においては、逆パイ で、縦軸) に最大値で max となつ正いるが、逆パイ アス電圧が増加してその素子独自のしきい電圧 VB K なつた時容量は急激化最小値 C_{\min} へと変化し 以後遊パイアス電圧 V_b 近傍ではこの値を維持する。 すなわち、遊パイアス電圧 V_a を 0 と V_b との 2 値の間でスイッチングさせることにより、一つ の可変容量 素子の容量 就出部 13 から得られる値は 最大値 C_{\max} と 最小値 C_{\min} との 2 値のいずれか に 動刺することかできる。

したがつて第3別のように複数側の可変容量素 $\mp 10_A$, 10_B , 10_C … を半導体基板 9 内に形成した場合、パイアス電圧 V_B をスイッナング素子 S_1 、 S_5 により各ペスイッナングさせることにより各可変 S_1 世間 S_2 を S_3 、 S_4 により S_4 で S_4 に S_5 で S_5 に S_5 で S_5 に S_5 で S_5 で S_5 で S_5 の S_5 の S_5 で S_5 で

層制御部16の設計(例えば空芝層制御部16の厚みを大きくとる等)によつて小さくすることが可能である。また前記最大復で mox は容量観出部13の電報観を変えることによつて、あるいは半導体を変えることによつて大きくすることとの可能である。

したがつて容量競出端子17,18から得られる可 変容量装置としての容量の患大値と療小値との家 化比を、従来のものに比べて格段に大きくするこ とが可能となる。

また上記個本の可変容量業子の意大値C albax を 見たらせることによつて複数個の業子の宣泳付け すすることができ、広範囲にわたお容量値ので化 を構態に制御するごとかできる。さらに複数個の 可変容量素子に対して適当な組合せで空乏層動物 節16に2個のパイフス電圧をパイフス切換回路均 により切換えて印加することにより、任意の容量 なかが新りたなる。

第5図は本発明の他の実施例を示すもので、容量統出部13を半導体基板 9 表面に形成した絶縁膜

21 例えば散化絶鯸膜およびこの上に設けた金属電 艇 22 から成るいわゆる M I S 構造で構成した場合 を示すものである。

第6図は不発明のその他の実施例を示すもので、 半減化基度9後面に付着した任意の金属材料3で もつて上配基度9との間に金属・半導体パリアを 形成し、いわゆるショットキー・パリア構造で容 量既出部13を構成した場合を示すものである。

以上においては容量統出部13をP-N接合構造、 MIS構造、ショットキー・パリフ構造で解放す る例を示したが、これに限らず空乏層制御部16を 同様にそのいずれで構成しても負い。

無7回は本発明の他の実施例を示す。ので、半 μ₁, 10₂, 10₅, 10₅ …の間に絶縁領域24を形成した構造 を示す。影響領域24は 版化腰、ガラス等の絶縁 によって構成することができ、あるいは空隙を けることによっていわゆるエア・アイソレ・ショ 東海とすること。できる。複数個の可変容量 デ動にこのような絶縁領域24を放けることによってた機械領域24を放けることにとによって、な光線領域24を放けることによって

特開昭57- 99787(4)

て、 隣接する素子同士の影響を防止して 電気的特 性の安定化を計ることができ例えば Q の変化を抑 えることができる。

以上の各実施例において、空芝層制御16にパイ フス電圧を印加するためのパイフス切換回路19は、 半導体基板9内に形成することができ信号によつ で住意の空芝層制御部に対する2値のパイフス電 丘のスイッチング制御を行わせることができる。 また上記半導体基板9をそのまま半導体集積回 路基板として用いることができ、これにより部品 としての小形化、コストダクンを計ることができ

以上説明して明らかなように本発明によれば、 容量表大値と容量導小値との2値状態をとり得る 可要容量素子を半導体基板上に形成し、パイアス 電圧をスイッテングさせることにより上記2値の いずれかをとるように創動するものであり、以下 のような効象が得られる。

(i) 容量変化比を大きくすることができ、共振 回路や同鵠回路等に用いる場合その中心周波数の

第1回は従来例を示す断面図、第2回は本発明 の原理を示す回路図、第3回、第5回、第6回 よび第7回はいずれも本発明実施例を示す断面図、 第4回は本発明を説明するための特性図である。

9 … 半減体重板、 10_A , 10_B , 10_c , … 可家容量素子、11, 14 … P 形領域、12, 15, 20, 22 … 電極、13 … 容量統出部、16 … 空之層制御部、17, 18 … 容量就出海子、19 … パイアス切換回路、21 … 総課頃、23 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 … 25 …

特 肝 出 顧 人 クラリォン株式会社 代理人 弁理士 永 田 武 三 郎 変化巾を大きくすることができるので回路設計が 容易となる。

(2) 容量の Q は半導体基板の比抵抗や電極形状 を適当に設計することにより大きくすることがで き、またスイッチング動作により容量の求化を行 わせるので容量変化による Q の変化を小さく抑え ることができる。

(3) 容量変化がスイッチング動作で行われ、また容量既出端子と空乏層制機端子とか別個になつているために、本質的に入力信号による容量変化が少なくこれに伴う信号劣化が少ない。

(4) 容量部分の製造にあたりイオンインプラン テ・ション等のパラッキの大きい不純物製御手段 を用いなくとも容量の精密な制御が可能となり、 またこれに伴い容量のパランキを小さく抑えられ るので参館りが向上する。

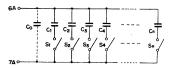
(5) 半導体集積回路技術を応用することにより、 複数個の素子間の容量をパラッキなく数造でき、 小形化、コストダウンが容易となる。

4. 図面の簡単な説明

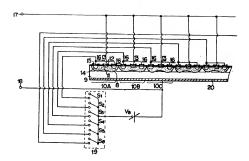
集 1 数

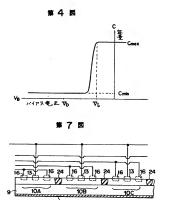


第 2 図

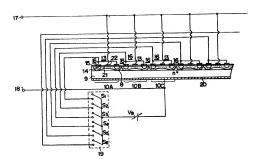


第3回





练 5 2



6 K

